



参加
お申し込み
はこちら

7月27日(木)
15:30~

熊本大学 黒髪南地区
工学部2号館2F 223

くもと3D連携コンソーシアム

第2回 オープンセミナー

◆セミナー 15:30~

「電子機器におけるセラミックスコンデンサの役割と研究開発動向」

熊本大学 教授 野口 祐二



「短TATを実現する3D-ICのラピッドプロトタイピングと最新技術」

熊本大学 教授・東北大学 准教授 福島 蒼史



「半導体デバイスの進化を支える製造装置」

東京エレクトロン九州株式会社 チーフエンジニア 小玉 輝彦



◆交流会 17:30~

会費：2,000円

会場：熊本大学 黒髪南地区 熊本大学生協 FORICO

フォームよりお申し込みください(7月24日(月)までのお申込みをお願いいたします)

<https://forms.gle/nvnurATG9iBhg3gM9>

◆お問合せ◆

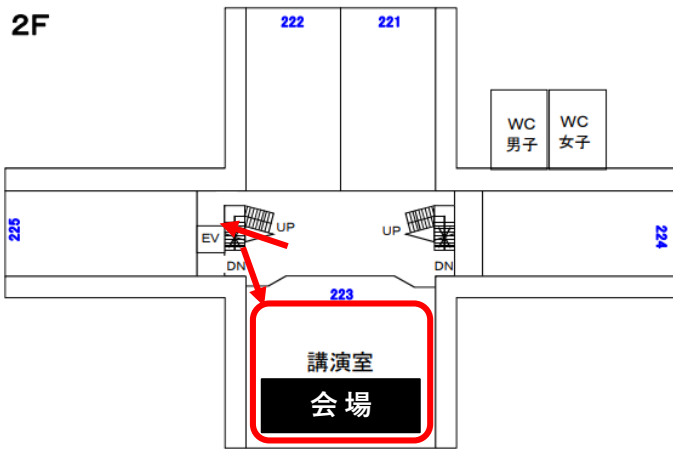
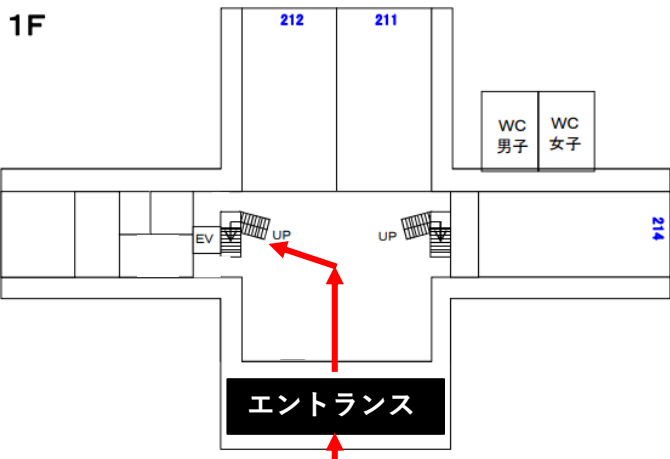
くもと3D連携コンソーシアム事務局
熊本大学 熊本創生推進機構 イノベーション推進部門
TEL: 096-342-3260 | E-Mail: kumamoto3d@ku-kico.org

会場のご案内

熊本大学 黒髪南地区



工学部2号館



◆ご注意ください◆

令和5年度より、熊本大学 黒髪キャンパスへ車両での入構は有料となります。車での入構時には守衛所でお手続きが必要です。

また、現在キャンパス内の工事等により駐車スペースが限られております。公共交通機関のご利用、乗合いでの来学にご協力をお願いいたします。

<https://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou/access-file/kurokami-1.jpg>

交流会へご参加の方は、アルコール類の提供もありますので、公共交通機関でのご来場を案内しています。